

高機能素材 Week ファインテックジャパン

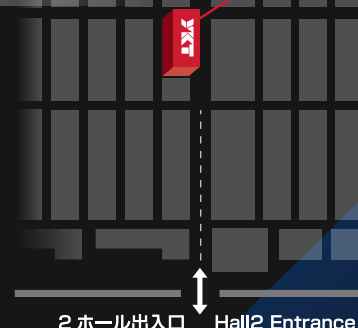
電子ディスプレイ産業展

小間番号: 14-30

会期 **2023年10月4日(水)～6日(金)**
10:00～18:00 (最終日のみ17:00終了)

会場 **幕張メッセ
2ホール**

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、YKTブースでは当社ブランドの高精度ボンダーとOGP/QVI社のマルチセンサ三次元測定機を
展示・実演いたします。FPDはもとより半導体・電子デバイス等、様々な接合用途に対しての最適解を
豊富なソリューション事例をもとにご提案いたします。
皆様のご来場を心よりお待ちしております。



フリップチップボンダー FC100M

試作から量産まで
対応する高精度
フリップチップボンダー

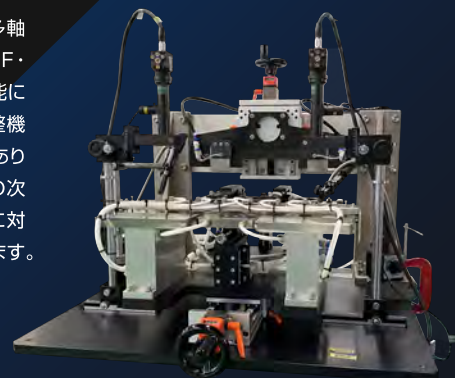
電子デバイス用途から車載用部品
にいたるまで幅広いアプリケーション
へのフリップ接合に適応します。
独自アルゴリズムの採用による高
精度実装と、高荷重から低荷重ま
で安定した推力により、多様な実装
プロファイルに対応します。



microLED ディスプレイ用PCBボンダー MLB100-M

次世代パネルの開発に最適な手動式ボンダー

アラインメントカメラと多軸
構造の採用により、COF・
FPCとPCBの接合を可能に
します。PCBのθズレ調整機
能が内蔵され、手動機であり
ながらも、あらゆる荷姿の次
世代パネルmicroLEDに対
し高精度な接合を実現します。



FOGボンダー HBX300

多仕様FPC形状に対応のFOG/FOFボンダー

車載・医療・産業用機器
を中心とする中型パネル
用途からスマートフォン・
タッチパネルまで、広範
囲のパネルモジュール
実装に適応します。また、
フレキシブルパネルに対
しても搬送系に反転機能
を盛り込み、複雑なFOF
実装が可能です。



マルチセンサ三次元測定機 SmartScope® ZIP250E

測定現場の“最適解”となる
マルチセンサ測定機

カメラ、接触式プローブ、レーザセンサを
1台の測定機に集約。様々な箇所を段取
り替えのない安定した測定と測定時間
の短縮が可能です。作業性に優れた手動
ノブ付きのベストセラーモデルです。



精密傾斜測定システム BlueSYSTEM/Clinoシリーズ

業界をリードするスイスの水準器専門メーカー

定盤の平面度、精密機械のスライドの真直度、ピッチング・ローリング測定に対応します。
耐衝撃性に優れた独自センサと、温度自動補正機能による信頼性の高い測定結果が、
市場で高く評価されています。



YKT YKT株式会社

〒151-8567 東京都渋谷区代々木五丁目7番5号 YKTビル
TEL: 03-3467-1257 / FAX: 03-3485-3182
URL: <https://www.ykt.co.jp> E-mail: ykt200@ykt.co.jp

